

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
①	1	DIS-F-00016361	TK. ABE	HH. SHINDO	20221215
備考				承認	20201111
注1. 通電時の温度上昇を含みます。				検図	20201111
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。				担当	20201111
注3. 沿面距離をIEC 60664-1<汚染度：2>に準拠する場合<AC 32V>となります。				製図	20201111
注4. コネクタ実装部の基板振幅量は0.05mm以下とします。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目			図番	SLC-376627-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	FX26-20P-1SV	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0576-1002-0-00	① 1/1